

# 积层贴片陶瓷片式电容器 一般用 (ESR 控制型)

## CER 系列

Type: CERB  
CERD

Issue date: October 2011

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。

# 使用注意事项

使用本产品前, 请务必阅读

## 安全注意事项

### 注意

1. 计划将本商品目录中记载的产品用于可能对人身安全或对社会造成重大损失的用途时, 请务必通知本公司的销售窗口。
2. 本商品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本商品目录中记载的产品, 本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时, 建议签定交货规格书。
4. 在出口本商品目录中记载的产品时, 有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下, 需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本商品目录的内容, 未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本商品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时, 本公司对此将不承担责任。并且, 本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本商品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。
8. 本商品目录中记载的内容是根据截至 2011 年 10 月的情况而编制的。

# 积层贴片陶瓷片式电容器 一般用(ESR控制型)

RoHS指令对应产品

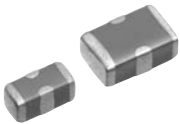
## CER系列

### 特点

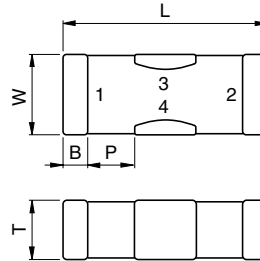
- 在常用电容功能之上附加了期望的ESR值的产品。
- 通过抑制配置在CPU周边的电容的阻抗，获得抑制电源与CPU间可能发生的电压波动的效果。
- 有时能够削减周边零部件的数量，可为降低成本，小型化，高质量化做贡献。
- 封装连接盘图形也与常用产品相同，可在现有产品之上替换而得。

### 用途示例

- 用于CPU，GPU的去耦
- 平滑电源IC等的输出电压（在电解电容之上替换而得）



### 形状・尺寸



### 关于尺寸标识

在品名内标识各产品的尺寸。

### 尺寸L×W

品名内的4次字母即表示尺寸。  
具体数值请参照下表。

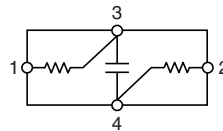
单位：mm				
型名	L	W	B	P
B	1.60±0.20	0.80±0.10	0.10min.	0.20min.
D	2.00±0.20	1.25±0.20	0.10min.	0.20min.

• 尺寸公差表示的是具有代表性的数值

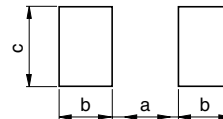
### 产品厚度 T

品名末尾括弧内的数值即表示产品厚度。  
具体数值请参照电容取得范围表。

### 电路图



### 推荐焊盘图形



单位：mm			
型	a	b	c
CERB	1.1	0.5	0.8
CERD	1.3	0.7	1.3

- 要了解没有记载的电容量及产品说明，请向本公司询问。
- RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。  
使用本商品目录时，请务必阅读开头的注意事项。

## 产品名称的识别法

CER B 2M X5R 0G 105 M ( 080 A B )  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

### (1) 系列名称

### (2) 尺寸L×W

B	1.6×0.8mm
D	2.0×1.25mm

### (3) ESR

1C	20mΩ
1F	35mΩ
1J	50mΩ
2A	100mΩ
2C	200mΩ
2J	500mΩ
2M	650mΩ
3U	1200mΩ

### (4) 电容温度特性

#### 种类2 (高介电率类)

温度特性	温度系数	温度范围
X5R	±15%	-55 to +85°C

### (5) 额定电压Edc

0G	4V
----	----

### (6) 标称电容

以pF(微微法拉)为单位, 并用三位数表示。

最初两位数: 有效数字

最后一位数: 接在有效数字后的零数

含有小数点时用R表示。

105	1,000,000pF (1μF)
106	10,000,000pF (10μF)

### (7) 电容公差

记号	容差
M	±20%

### (8) 尺寸T

以mm为单位, 并用三位数表示。

第二, 第三位分别表示小数点后的第一, 第二位。

080	0.80mm
085	0.85mm

### (9) 包装形式

A	φ178mm滚筒 4mm间距
B	φ178mm滚筒 2mm间距
C	φ178mm滚筒 1mm间距
D	φ330mm滚筒 4mm间距
E	φ330mm滚筒 2mm间距
F	φ330mm滚筒 1mm间距
H	散装(袋装)
J	φ330mm滚筒 8mm间距
K	φ178mm滚筒 8mm间距

### (10) 本公司内部管理记号

在2011年8月以后发行的产品目录上, 我们将在订货名称[产品目录上记载的品名]的末尾附上(), 在其中表达产品厚度和包装规格。由于以前的订货品名不能明确表达产品厚度, 包装, 我们已改变品名标识方法, 消除了由此引发的不便。

并注意, 交货标签上的标识与订货品名末尾的5位不同。  
 交货品名与以前一样, 没有改变。

(例如)

产品目录发行日	订货品名(产品目录上的标识)	交货品名(交货标签上的标识)
2011年7月以前	C1608X5R1C105K	C1608X5R1C105KT000N
2011年8月以后	C1608X5R1C105K(080AA)	C1608X5R1C105KT000N

●要了解没有记载的电容量及产品说明, 请向本公司询问。

●RoHS指令的对应: 表示除了依据EU Directive 2002/95/EC免除的用途之外, 未使用铅, 镉, 汞, 六价铬及特定溴系难燃剂PBB, PBDE等。

·记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。  
 使用本商品目录时, 请务必阅读开头的注意事项。

**电容取得范围: 种类2 (高介电率类)**
**温度特性: X5R(±15%)**

电容	尺寸 L×W	产品厚度 T(mm)	电容 容差	D.F. (%)max.	绝缘电阻 (MΩ)min.	ESR (mΩ)	品名 额定电压 Edc: 4V
1μF	1608	0.80±0.10	±20%	10	100	200	CERB2CX5R0G105M(080AB)
						650	CERB2MX5R0G105M(080AB)
						1200	CERB3UX5R0G105M(080AB)
						20	CERD1CX5R0G106M(085AB)
10μF	2012	0.85±0.15	±20%	10	10	35	CERD1FX5R0G106M(085AB)
						50	CERD1JX5R0G106M(085AB)
						100	CERD2AX5R0G106M(085AB)
						200	CERD2CX5R0G106M(085AB)
						500	CERD2JX5R0G106M(085AB)

●要了解没有记载的电容量及产品说明, 请向本公司询问。

● RoHS 指令的对应: 表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外, 未使用铅, 镉, 汞, 六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。

· 记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。  
使用本商品目录时, 请务必阅读开头的注意事项。